Кремниевые подложки (Si)



Технические характеристики

Диаметр, мм	100
Толщина, мкм	380; 420; 460
Отклонение от номинала, мкм	± 25
Кристаллографическая ориентация, °	(100); (111)
Легирующая примесь	B или P
Марка	КДБ или КЭФ
Ориентационные срезы по стандарту	SEMI EJ
Полировка	Двухсторонняя
TTV минимум, мкм	2
TTV стандарт, мкм	до 5